(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-235638

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

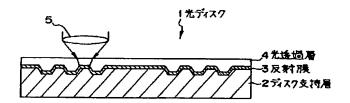
(51) Int.Cl.6	識別記号	庁内整理番号	ΡI			技	有表示箇所		
G11B 7/2	24 536	8721 -5D	G11B	7/24	536	Z			
7/2	26	8721 -5D	7/26						
11/1	0 521	9075-5D	11/10		5 2 1	5 2 1 D			
	5 4 1	9075-5D	5 4 1 A			A			
			審查請求	未請求	請求項の数18	OL (全 9 頁)		
(21)出願番号	特廢平7-37023	特顧平7-37023		000002185					
				ソニー	株式会社				
(22)出顧日	平成7年(1995)2	平成7年(1995) 2月24日		東京都	品川区北品川6二	「目7番3	5号		
				594064529					
			株式会社ソニー・ディスクテクノロジー 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地						
			(72)発明者	(72)発明者 柏木 俊行					
				東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内					
			(72)発明者	古木	基格				
				東京都是	品川区北品川 6] 会社内	「目7番35	ラ ソニ		
			(74)代理人	弁理士	小池 晃 (タ	12名)			
					最終頁に統く				

(54) 【発明の名称】 光学記録媒体及びその製造方法

(57) 【要約】

【構成】 射出成形法によって成形ピットが転写される例えばポリカーボネートによるディスク支持層2を1.2mmの厚みで形成し、このディスク支持層2上にスパッタリングによりアルミニウムA1を約500オングストロームの厚みで被着させて反射膜3を形成し、さらにその上に約100μm程の光透過層4をスピンコート法で形成してなる。

【効果】 高密度再生を実現できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光が入射する側の面に情報信号部を有する支持層と、

1

該支持層上に形成され、該支持層に対して小さい厚みの 光透過層とを備えたことを特徴とする光学記録媒体。

【請求項2】 上記支持層と上記光透過層との間に反射 膜が形成されたことを特徴とする請求項1記載の光学記 録媒体。

【請求項3】 上記情報信号部は磁気記録膜であることを特徴とする請求項1記載の光学記録媒体。

【請求項4】 上記光透過層の厚みが0.5mm以下であることを特徴とする請求項1記載の光学記録媒体。

【請求項5】 上記光透過層の厚みが約0.1 mmであることを特徴とする請求項1記載の光学記録媒体。

【請求項6】 上記光透過層は紫外線硬化樹脂層であることを特徴とする請求項1記載の光学記録媒体。

【請求項7】 上記光透過層は透明の平板であって、透明接着層を介して上記反射層上に設けられることを特徴とする請求項1記載の光学記録媒体。

上記基板成形工程で成形した上記基板上に反射膜を形成 する反射膜形成工程と、

上記反射膜形成工程で形成した上記反射膜上にレーザ光 を透過させる光透過層を上記基板に対して小さい厚みで 形成する光透過層形成工程とを有することを特徴とする 光学記録媒体の製造方法。

【請求項9】 上記光透過層形成工程は、紫外線硬化樹脂をスピンコート法で塗布し、硬化させて上記光透過層を形成することを特徴とする請求項8記載の光学記録媒体の製造方法。

【請求項10】 上記光透過層形成工程は、光学的に透明で硬い物質を蒸着又はスパッタリングして上記光透過 唇を形成することを特徴とする請求項8記載の光学記録 媒体の製造方法。

【請求項11】 上記光透過層形成工程は、ポリカーボネートフィルム又はガラス板を紫外線硬化樹脂を用いて上記反射膜上に付着することにより上記光透過層を形成することを特徴とする請求項8記載の光学記録媒体の製造方法。

【請求項12】 上記光透過層の厚みは約0.1 mmであることを特徴とする請求項8記載の光学記録媒体の製造方法。

【請求項13】 上記反射膜形成工程は、上記基板上の 情報ピット上に垂直に上記反射膜を形成することを特徴 とする請求項8記載の光学記録媒体の製造方法。

【請求項14】 上記情報ピットは、上記反射膜形成時の変形を構正するための大きさに形成されることを特徴とする請求項8記載の完学記録媒体の製造方法。

【請求項15】 透明樹脂を加熱しながら成形機に注入し、圧縮成形して情報ピットが転写された光透過層を成形する光透過層成形工程と、

上記光透過層成形工程で成形した上記光透過層の上記情報ピット上に反射膜を形成する反射膜形成工程と、

上記反射膜形成工程で形成した上記反射膜を介して上記 光透過層を、該光透過層に対して大きい厚みの支持層に 接着する支持層接着工程とを有することを特徴とする光 学記録媒体の製造方法。

10 【請求項16】 上記光透過層成形工程は、中心軸の芯 出しを上記光透過層成形時に行うことを特徴とする請求 項15記載の光学記録媒体の製造方法。

【請求項17】 基板のレーザ光が入射する側の面に磁 気記録膜を形成する工程と、

上記磁気記録膜形成工程で形成した上記磁気記録膜上 に、上記基板に対して小さい厚みで光透過層を形成する 光透過層形成工程とを有することを特徴とする光学記録 媒体の製造方法。

【請求項18】 上記光透過層の厚みは約0.1 mmで 20 あることを特徴とする請求項17記載の光学記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光学記録媒体に関し、特に光を透過する光透過層を介してレーザ光が信号記録 層に照射され、情報信号の記録及び/又は再生が行われる光学記録媒体及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光学記録媒体の一種である、例え 30 ば、光ディスクは、図14に示すように、例えば厚さ 1.2mmの光透過層51の一方の面に、情報ピット又は案内溝を刻んで信号記録部が形成され、この信号記録部の外側に反射膜52、さらに外側に反射膜52を保護するための保護膜53が途布された構造となっている。 そして、光透過層51を透過して、上記情報ピット又は 案内溝に、再生ピックアップ用の対物レンズ54で集光 されたレーザ光が照射される。

【0003】この光ディスクの一種である、例えば、コンパクトディスクを製造する工程中の、マスタリングエ 40 程後の複製工程では、マスタリング工程で作製されたスタンパが成形機に取り付けられ、次に例えばポリカーボネートのような基板材料の樹脂が加熱されながら成形機に注入され、この樹脂を圧縮成形してピットが基板上に転写される。この基板が光透過唇51であり、光を透過するので上述したように、アルミニウムを真空蒸着法でコーティングして反射膜52が形成され、さらにこの反射膜52が劣化しないように、樹脂で覆い固めて保護膜53が形成される。

【0004】したがって、再生ピックアップ用の対物レ 50 ンズ54側から見ると、例えば1.2mmの光点過過5

1を通して情報ピットに再生用レーザ光が照射され、こ の光透過層51を介して情報ピットからの反射光が得ら れ、情報を読み出すことができる。

【0005】ここで、この基板である光透過層51の厚 みは、応力や熱、湿度によって生じる変形、特にスキュ ーと呼ばれる傾きと、情報ピット上に集光されるレーザ ービームの性質、特にコマ収差との関係に敏感である。 ディスクのスキューが一定であるとした場合、厚みの薄 い光透過層の方が収差の少ないスポットになる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、最近では、 再生ピックアップ用対物レンズの開口数NAを大きく し、またトラックピッチを小さくして光ディスクの高密 度化を促進する状況にある。この場合、上記傾向、すな わち一定のディスクスキューに対するスポットの収差量 及びこれによって生ずる再生信号の劣化の度合が顕著に 現れ、現状の1.2mmの光透過層では、ガラス基板等 の非常に平で変形しない物質を用いる以外に解決策がな くなる。

【0007】また、上記反射膜を記録材料よりなる記録 層に置き換え、光磁気ディスクを考慮した場合、従来 は、図15に示すように、光透過層61が例えば1.2 mmと厚いので、磁界変調用コイル55からの外部磁界 が記録層62上の信号形成に役立たなくなるのを考慮 し、磁界変調コイル55を光透過層61とは反対側の保 護膜63側、すなわちピックアップ用の対物レンズ56 の反対側に設置していた。このため、上記光磁気ディス ク60に情報信号を記録/再生する記録再生装置は、装 置の小型化が制限されていた。

【0008】本発明は、上記実情に鑑みてなされたもの 30 であり、高密度再生を可能とする光学記録媒体及びその 製造方法の提供を目的とする。また、光磁気信号の記録 /再生に使用される光学記録媒体を考慮する場合には、 該光学記録媒体を記録/再生する装置の小型化を図るこ とができる光学記録媒体の提供を目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明に係る光学記録媒 体は、上記課題を解決するため、上記レーザ光を透過さ せる光透過層の厚みを情報信号部が設けられた基板の厚 みに対して小さくする。

【0010】また、本発明に係る光学記録媒体の製造方 法は、上記課題を解決するために、基板材料を加熱しな がら成形機に注入し、圧縮成形して情報信号が転写され た基板を成形する基板成形工程と、上記基板成形工程で 成形した上記基板上に反射膜をコーティングする反射膜 形成工程と、上記反射膜形成工程で形成した上記反射膜 上にレーザ光を透過する光透過層を基板に対して小さい 厚みで形成する光透過層形成工程とを有する。

【0011】また、本発明に係る光学記録媒体の製造方 法は、上記課題を解決するため、透明樹脂を加熱しなが。50 膜9を形成したのち、図2の(F)に示すように電解メ

ら成形機に注入し、圧縮成形して情報ピットが転写され た光透過層を成形する光透過層成形工程と、上記光透過 層成形工程で成形した上記光透過層の上記情報ピット上 に反射膜を形成する反射膜形成工程と、上配反射膜形成 工程で形成した上記反射膜を介して上記光透過層を、該 光透過層に対して大きい厚みの支持層に接着する支持層 接着工程とを有する。

【0012】また、本発明に係る光学記録媒体の製造方 法は、上記課題を解決するため、基板のレーザ光が入射 10 する側の面に磁気記録膜を形成する工程と、上記磁気記 録膜形成工程で形成した上記磁気記録膜上に、上記基板 に対して小さい厚みで光透過層を形成する光透過層形成 工程とを有する。

[0013]

【作用】上記レーザ光を透過させる光透過層の厚みを例 えば0.5mm以下のように上記支持層に対して小さく するので、ピックアップ用対物レンズの開口数が大きく てもコマ収差による再生信号の劣化の発生を抑えること ができ、高密度再生を可能とする。

[0014]

【実施例】以下、本発明に係る光学記録媒体の製造方法 により製造した光学記録媒体を実施例として説明する。 【0015】この実施例は、レーザ光の照射によって生 じる反射光の光量変化に応じて情報信号が再生される光 ディスクである。以下では、光透過層の厚さが約100 μmである光ディスクを第1実施例、光透過層の厚さが 0. 5 mm以下である光ディスクを第2実施例とする。 【0016】先ず、第1実施例の光ディスクについて図 1を参照しながら説明する。

【0017】この第1実施例の光ディスク1は、射出成 形法によって成形ピットが転写される例えばポリカーボ ネートによるディスク支持層2が1.2mmの厚みで形 成され、このディスク支持層2上にスパッタリングによ りアルミニウムAIを約500オングストロームの厚み で被着させて反射膜3が形成され、さらにその上に約1 00μm程の光透過層4がスピンコート法で形成されて

【0018】この第1実施例の光ディスク1を製造する には、図2に示すマスター盤作製プロセスと、図3に示 す射出成型プロセスと、アルミニウムAIをスパッタし て上記反射層3を形成し、さらにその上にスピンコート 法で上記光透過層4を形成する図4に示すようなプロセ スが必要となる。

【0019】マスター盤作製プロセスは、図2の(A) に示すガラス原盤6に、図2の(B)に示すようにレジ スト7を塗布し、図2の(C)に示すようにレーザ意光 してから、図2の(D)に示すように現像処理すること によって得られた成形ピット又は案内溝8に、図2の

(E) に示すように無電解メッキ処理を施し、導電性薄

40

ッキ処理を施してニッケルNiマスター盤を形成する工程である。このNiマスター盤10は、図2の(G)に示すように、ガラス原盤6から剥離された後、射出成形プロセスに使われる。

【0020】射出成型プロセスは、図3の(A)に示すように、スタンパーとなる上記Niマスター盤10を成形機11内にセットした後、該成形機11内に高温で溶解させたポリカーボネート樹脂を注入し、図3の(B)に示すように圧縮成形して上記ディスク支持層2を形成する工程である。この第1実施例の光ディスク1では、上述したように、ディスク支持層2の厚みを1.2mmとしている。

【0021】次に、上記ディスク支持層2上にアルミニウムA1をスパッタリングにより被着して反射膜3を形成し、さらにこの反射膜3上に光透過層4を形成するプロセスを図4を参照して説明する。先ず、図4の(A)に示すディスク支持層2上に、アルミニウムA1をスパッタ法により約500オングストローム被着させ図4の(B)に示す反射膜3が形成される。

【0022】この反射膜3を形成する際には、図5の(A)に示すように、成形ピットPoを有する面に垂直に反射膜3を成長させると読み出しピットPiの形状は成形ピットPoと同一になる。これは、図5の(B)に示すように、成形ピットPoと読み出しピットP'iの形状が不一致になってしまうのを避けるためである。また、図5の(C)に示すように、予めNiマスター盤10に形成される成形ピットP'oの形状を大きめにしておき、反射膜3による変形を補正しておくようにしてもよい。しかし、この場合は、ディスク全面に均一な反射膜を生成する必要がある。

【0023】次に、図4の(C)に示すように、反射膜3の上にスピンコート法により厚さ約100μmの光透過層4が形成される。具体的には、紫外線硬化樹脂であるUVレジンをスピンコート法で塗布し、UV硬化させて上記光透過層4を形成する。この際、厚さの制御はスピンナーの回転数で行えるが、何回かUVレジンの塗布を重ねることにより厚付けも可能となる。

【0024】ここで、光透過層4は、図4の(C)に示すようにではなく、以下の様にして形成してもよい。先ず、非晶質カーボン等のように光学的に透明で硬い物質をスパッタリング等の物理蒸着法や、化学蒸着法により形成してもよい。

【0025】また、ポリカーボネートフィルムやガラス板による光透過層4'をUVレジンを用いて反射膜3上に接着して形成してもよい。この場合、ディスク支持層2を射出成形する際に、図6に示すように、チャッキングのための中心孔27の芯出しを行っておくと、光透過層4'を貼り合わせる際の中心孔27の位置合わせが必要なくなる。

【0026】また、この第1実施例の光ディスクでは、

б

ディスク支持層 2 として、ポリカーボネートの射出成型 基板を示したが、これは従来のプロセス、装置、材料が そのまま流用できるからである。このため、ディスク支 持層 2 は例えば透過率や複屈折などの光学的特性が要求 されず、情報ピット又は案内溝を正確に転写でき機械的 強度が十分であればよい。したがって、ディスク支持層 2 の材質は金属やガラスでもよく、光透過層も含め全体 として薄くかつ変形の小さいディスクの製造も可能になる。

10 【0027】ここで、再生用対物レンズの開口数NA、 再生スポットを形成する照射レーザ光の波長λ、スポットサイズΦには、

 $\Phi = 1$. 22× λ /NA

の関係がある。この式より、開口数NAを大きくすれば、スポットサイズを小さくできることが分かる。したがって、開口数NAの大きいレンズを使用することにより高密度の再生が可能となり、高密度記録のディスクを再生できる。しかし、開口数NAは、スポットサイズ以外にディスクの傾きに対する許容度を決定する。すなわた。ディスクの傾きに対する許容度は、2/{t・(NA)³}に比例する。ここで、tは光透過層の厚さである。

【0028】一般に、ディスクが傾くと、コマ収差が発生し、波面収差係数Wは、

W=1/2 · t · { (N^2-1) $N^2 \sin \theta \cos \theta$ } / $(N^2-\sin^2\theta)^{-5/2}$ · NA^3

となる。ここで、t は光透過層の厚さ、Nは光透過層の 屈折率、 θ は傾き角である。

【0029】例えば、NAを0.45から0.60に変 化させたとき、スキューマージンは0.60°から0.25°まで減少してしまう。このマージンを回復させるためには、光透過層を薄くすればよい。従来は、上述したように、光透過層が1.2mmの厚さで形成されていた。このため、対物レンズの開口数NAを大きくするには制限があり、高密度再生を高品質で実現できなかった。

【0030】しかし、この第1本実施例の光ディスクによれば、例えばUVレジンをスピンコート法で塗布することにより、厚さ約100μmの光透過層を形成できるので、この光透過層が形成された光ディスクを用いればピックアップ用対物レンズ5の開口数が大きくてもコマ収差による再生信号の劣化の発生を抑えることができ、高密度再生を可能とする。

【0031】次に、第2実施例の光ディスクについて図7を参照しながら説明する。

【0032】この第2実施例の光ディスク15は、ポリカーボネートを射出成形し情報ピットが転写された0.5mm以下の光透過層16を有している。この光透過層16上にはスパッタ法でアルミニウムAlを約500オングストロームの厚みで被消させて反射膜17が形成さ

40

10

れる。そして、この光透過解16は、上記反射膜17を 介して、機械的強度を備えたディスク支持層18に、例 えば紫外線硬化樹脂19を使って接着される。この紫外 線硬化樹脂19は、貼り合わせ層を形成する。この貼り 合わせ層19とディスク支持層18との合計の厚みは、 0.7mm以上が望ましい。

【0033】この第2実施例の光ディスクを製造するには、図2に示すマスター盤作製プロセスと、図3に示したのと同じ射出成型プロセスと、アルミニウムA1をスパッタして上記反射層17を形成し、さらにその上に紫外線硬化樹脂19によってディスク支持層18を貼り合わせる図8に示すようなプロセスを必要とする。

【0034】マスター盤作製プロセスについては既に図2を用いて説明しているので、ここでは省略する。

【0035】射出成型プロセスは、図3に示したのと同様に、Niマスター盤10を成形機11内にセットした後、該成形機11内に高温で溶解させたポリカーボネート樹脂を注入する。しかし、圧縮成形するのは、上記ディスク支持層18ではなく、光透過層16である。この光透過層16は、その厚みを0.5mmとしている。なお、この光透過層16を成形する際に、図9の(A)に示すように、チャッキングのための中心孔27の芯出しを行っておくと、図9の(B)に示すように、ディスク支持層18を貼り合わせる際の中心孔27の位置合わせが必要無くなる。

【0036】次に、光透過層16上にアルミニウムAlをスパッタ法により被着して反射膜17を形成し、反射膜17を介して光透過層16に機械的強度を備えたディスク支持層18を接着するプロセスについて説明する。先ず、図8の(B)に示すように、光透過層16上に、アルミニウムAlをスパッタ法により約500オングストローム被着させ反射膜17が形成される。次に、図8の(C)に示すように、反射膜17を介して、光透過層16に紫外線硬化樹脂を用いてディスク支持層18が貼り合わされる。

【0037】このように、この第2実施例の光ディスクでも、厚さ約0.5mmの光透過層が形成されるので、ピックアップ用対物レンズ20の開口数がある程度大きくてもコマ収差による再生信号の劣化の発生をある程度抑えることができ、高密度再生を可能にできる。また、この第2実施例では、予め厚さの決まったディスク支持層18が紫外線硬化樹脂19で反射膜17を介して光透過層16に接着されているので、製造上の手間を省ける。

【0038】次に、上記反射膜を記録材料よりなる記録 層に置き換え、光磁気ディスクを考慮した場合について 説明する。すなわち、本発明に係る光学記録媒体を光磁 気ディスクとした場合について以下に説明する。以下で は、この光磁気ディスクを第3実施例とする。

【0039】この第3実施例の光磁気ディスクは、上記 50

8

第1実施例及び第2実施例の光ディスクを製造したいずれの方法でも、反射膜の代わりに記録層を形成するようにすれば、製造できる。このため、ここでは製造工程を省略する。

【0040】図10に示すように、この第3実施例の光磁気ディスク21は、光透過層22が例えば0.1mmで薄く形成されると、ピックアップ用対物レンズ24と磁界変調用コイル25とが同じ方向、すなわち記録層23とは反対側の光透過層22側に設置できる。このため、この光磁気ディスクを記録/再生する記録/再生装置の小型化を図ることができる。

【0041】また、本発明に係る光学記録媒体の製造方法によれば、光ディスク及び光磁気ディスクのトータルの厚みを薄くすることができる。このような光ディスクを再生するための再生装置に用いられる再生用ピックアップ装置では、光ディスクが薄くなった分、従来の対物レンズのみを用いた収束系よりも大きな収束系を使用することができる。

【0042】本発明に係る光学記録媒体を再生するための光ピックアップ装置について図11を参照しながら説明する。この光ピックアップ装置30は、光源であるレーザダイオード31からのレーザ光を、グレーティング32と、偏光ビームスプリッタ33と、1/4波長板34と、コリメータレンズ35とを介して、対物レンズ系36に入射させ、該対物レンズ系36によって光ディスク26上の信号記録面26aからの戻り光を集光レンズ40を介して光検出器であるフォトディテクタ41に導いて、上記情報信号を再生している。

30 【0043】レーザダイオード31から出射された直線 偏波レーザ光は、グレーティング32により回折されて から、偏光ビームスプリッタ33を透過し、1/4波長 板34に入射する。1/4波長板34により上記回折レ ーザ光は円偏光とされ、コリメータレンズ35で平行光 束とされてから対物レンズ系36に入射する。

【0044】この対物レンズ系36は、対物レンズ37と、補正板38と、凸レンズである半球状レンズ39からなり、光ディスク26の信号記録面26a上の点下にレーザ光を光路差を生じさせずに照射する。ここで、補正板38は、対物レンズ37に入射した上記入射レーザ光が該補正板38から出射した時点でほぼ上記下点を中心とする球面波となるように、上記入射レーザ光を補正する。また、半球状レンズ39は、球面39aと平面39bとから構成されており、曲率中心をほぼ点下に一致させている。

【0045】この対物レンズ系36の詳細を図12及び13に示す。図12は対物レンズ系36の断面図であり、図13は光ディスク26側から見た対物レンズ系36の概略図である。

【0046】対物レンズ37と福正板38は、鏡筒44

40

内で固定されており、あらゆる方向に互いに自由度を持 つことなく拘束されている。半球状レンズ39は、スラ イダ42に固定されている。このスライダ42と鏡筒4 4は、板パネ43によって結合され、光ディスク26の 板厚方向に関しての並進自由度と、光ディスク26の傾 きに追従する傾きに関する自由度とを持っている。スラ イダ42のスライド面42aが光ディスク26の光入射 面26bに摺動するように、該スライダ42は板パネ4 3によって光ディスク26に押しつけられている。この とき、板バネ43は、対物レンズ37と半球状レンズ3 9に光入射面26 bに平行な方向に関しての位置ずれを 生じさせないように、該光入射面26bに平行な方向に 関しての並進自由度を持ち合わせていない。また、スラ イダ42のスライド面42aと、半球状レンズ39の平 面39bは、ほぼ平行であり、半球状レンズ39が光デ ィスク26と接触しない範囲でほぽ同一面に配置されて いる。実際には、半球状レンズ39の平面39bとスラ イダ42のスライド面42aには、数μm程の差を持た せている。

【0047】この対物レンズ系36の動作を以下に説明

【0048】対物レンズ37に入射した上記レーザ光 は、該対物レンズ37によって収束され、補正板38に 達する。補正板38は、収束されたレーザ光が該補正板 38から出射した時点で点Fを中心とする球面波となる 様に板厚、屈折率が予め設定されている。半球状レンズ 39は、上述したように、曲率中心をほぽ点Fに一致さ せている。また、光ディスク26と半球状レンズ39の 屈折率は、予めほぼ同一に設定されている。このため、 補正板38を出射したレーザ光は、半球状レンズ39の 30 球面39aに垂直入射し、点Fを中心とする球面波にな るように点Fに集光する。

【0049】ここで、対物レンズ37は、最小スポット Sminから対物レンズ見込む角度をβとすると、開口数 NA=sinθとなる。そして、半球状レンズ39と光デ ィスク26の屈折率をNとすると、対物レンズ系36の 開口数NAは、Nsinθとなる。したがって、この対物 レンズ系36を用いることにより、得られるスポット径 は、対物レンズ37で得られるスポット径の1/N倍と なり、光ディスク26の再生密度を増大することができ る。

【0050】次に、対物レンズ37の光軸Loに対して 光ディスク26が傾いたときの、この対物レンズ系36 の動作を説明する。

【0051】光軸Loに対して光ディスク26が傾いて も、板パネ43がスライダ42のスライド面42aを光 ディスク26の光入射面26bに摺接させるので、半球 状レンズ39の曲率中心が対物レンズ37の光軸Lo上 にほぼ一致する。このため、補正板38を出射したレー ザ光は、半球状レンズ39の球面39aに垂直入射する。50。 程の内の反射膜形成と、ディスク支持に形成のプロセス

ことになり、各光路に差を生じさせない。このため、コ マ収差は、対物レンズ系の開口数Nsiinθに係わらず発 生しない。

【0052】したがって、本発明に係る光学記録媒体を 用いれば、図11に示すような光ピックアップ装置30 を用いることができ、さらに、高密度再生を可能にでき る。また、光ディスク装置30を用いれば、上記光学記 録媒体の製造時の反り及び吸湿による反りの許容値を大 きくすることができ、製造上の部留り、ディスク材料の 10 選択自由度を増大することができる。また、光ディスク ドライブにおいて光軸とディスク取り付け面の直角度の 許容値、ピックアップの送り精度の許容値を大きくする こともでき、光ディスクドライブのコスト低減を図るこ ともできる。

【0053】なお、本発明に係る光学記録媒体及びその 製造方法は、上記第1乃至第3実施例に示した光ディス ク及び光磁気ディスク及びその製造方法にとどまらず、 上記光透過層及び信号層がディスク支持層の両面に設け られるような両面タイプの光学記録媒体及びその製造方 20 法に適用されてもよい。

[0054]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る光学 記録媒体及びその製造方法によれば、光を透過する光透 過層の厚みを、例えばO. 5 mm以下のように、ディス ク支持層よりも薄くするので、高密度再生を可能とす る。また、光磁気信号の記録/再生に使用される光学記 録媒体を考慮すると、磁界変調コイルとピックアップと を光透過層側に配置できるので、該光学記録媒体を記録 /再生する装置の小型化を図れる。

【0055】さらに、高NA化を図れる光ピックアップ 装置を用いることができので、一層の高密度記録再生化 を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光学記録媒体の第1実施例の光デ ィスクの構造を示す構造図である。

【図2】図1に示した第1実施例の光ディスクの製造工 程の内のマスター盤作成プロセスを示す図である。

【図3】上記第1実施例の光ディスクの製造工程の内の 射出成形プロセスを示す図である。

【図4】上記第1実施例の光ディスクの製造工程の内の 反射膜形成と、光透過層形成のプロセスを示す図であ る。

【図5】上記第1実施例の光ディスクの製造工程の内の 反射膜形成プロセスを説明するための図である。

【図6】ディスク支持層に光透過層を貼り合わせる際の 中心孔の芯だしを説明するための図である。

【図7】本発明に係る光学記録媒体の第2実施例の光デ ィスクの構造を示す構造図である。

【図8】図7に示した第2実施例の光ディスクの製造工

12

を示す図である。

【図9】上記第2実施例の光ディスクの製造工程の内の 光透過層の形成工程での中心孔の芯出しを説明するため の図である。

【図10】本発明に係る光学記録媒体の第3実施例の光 磁気ディスクを説明するための図である。

【図11】本発明に係る光学記録媒体を再生する際に使用できる光ピックアップ装置の概略構成図である。

【図12】図11に示した光ピックアップ装置の対物レンズ系の断面図である。

【図13】図12に示した対物レンズ系の平面図であ

る。

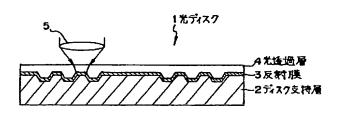
【図14】従来の光学記録媒体の構造を示す構造図である。

【図15】従来の光磁気ディスクを説明するための図である。

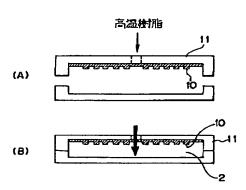
【符号の説明】

- 1 光ディスク
- 2 ディスク支持層
- 3 反射膜
- 10 4 光透過層
 - 5 再生ピックアップ用対物レンズ

【図1】



【図3】

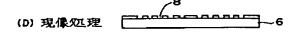


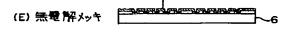
【図2】



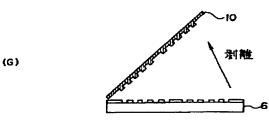




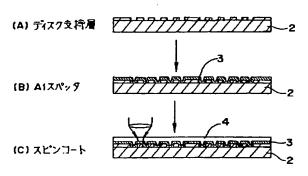




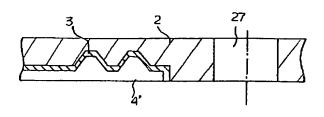


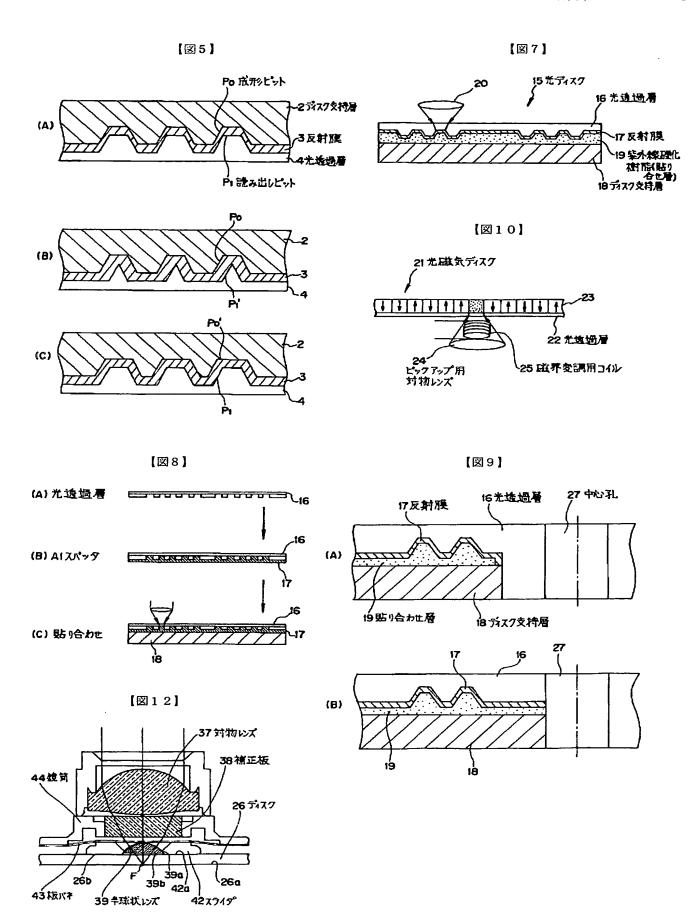


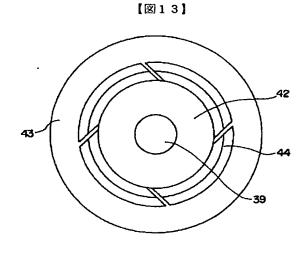
【図4】

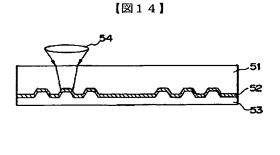


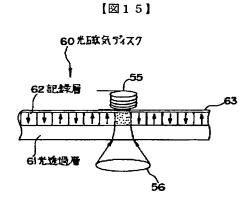
【図6】











フロントページの続き

(72) 発明者 福地 祥次

横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 株式会 社ソニー・ディスクテクノロジー内

(72)発明者 柳沢 吉長

横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 株式会 社ソニー・ディスクテクノロジー内